

第4回レクシア特許法律事務所 知的財産セミナーのご案内

開催日：2011年7月27日（水）13：30～17：00 場所：中之島インテス10階 101会議室

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、第1回～第3回に引き続き、4回目のレクシア知財セミナーを開催する運びとなりました。これも、皆様方のご指導、ご支援によるものと、所員一同、大変感謝しております。今回は、特許と意匠の組み合わせにより、モノの形態を包括的に保護する方法として、当事務所が独自に提唱するハイブリッド・プロテクションと、多国意匠出願について講演させていただきます。講演の前半では、ハイブリッド・プロテクションの概要を説明した上で、近時の判例を交えながら、当事務所の特許部門と意匠部門が協働する保護戦略の流れをご説明致します。後半では、多数の国に意匠出願経験のある松井弁理士の視点から、コストを重視した多国意匠出願における権利取得戦略についてご説明致します。皆さまのご参加を、心よりお待ち申し上げます。

謹白

レクシア特許法律事務所 代表パートナー 一同

セミナーのお申込みについて

【開催日・申込締切日】

第4回セミナー：平成23年7月27日（水）／平成23年7月20日申込締切

【セミナー申込方法】

別紙下段の申込書に必要事項をご記入の上、レクシア特許法律事務所宛に FAX にてご返信ください。弊所の受信に代えて、受付完了といたします。参加者欄が足りない場合は、適宜別紙にご記入のうえあわせてお送りください。なお、1社あたりの参加者の限定数はございません。但し、定員超過にいたった際は、大変恐縮ながら締切日を待たずにお断りする場合がございますことを、あらかじめご了承ください。

【会場案内】

第4回 セミナー会場：中之島インテス10階101会議室（定員120名）

【アクセス】

- ・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約3分
 - ・地下鉄中央線又は千日前線「阿波座駅」から徒歩約10分
- 詳細は下記 URL をご参照下さい。

<http://www.lexia-ip.jp/access.html>

【参加料】 無料

【お問合せ】

レクシア特許法律事務所
TEL：06-6448-7777 FAX：06-6448-7766
〒530-0005 大阪市北区中之島6-2-40
中之島インテス21階



特許と意匠によるハイブリッド・プロテクションと多国意匠出願

～包括的な権利取得を世界に向けて～

第1部 特許と意匠によるハイブリッド・プロテクション (13:30～15:00)

(講師： 山田弁護士、松井弁理士、立花弁理士)

モノの構造を知的財産として保護する方法としては、技術的観点に関する特許の保護、デザインの観点に関する意匠の保護が考えられますが、これらは互いに独立したものではなく、そのメリット・デメリットを勘案して組み合わせることにより、強固な権利保護網を構築できる可能性があります。例えば、特許により広大な権利取得を目指す一方、技術的な観点では、新規性や進歩性が弱く、特許性に疑義があるような製品の形態を意匠でカバーするという方策をとることができます。特に、技術が成熟した分野では、特許の取得が年々困難になってきており、権利を取得できたとしても非常に狭い権利の取得しかできなかったということが往々にありますが、これに意匠を組み合わせることで、広い権利取得も期待できます。本セミナーでは、特許と意匠によるハイブリッド・プロテクションの概要を説明するとともに、パネルディスカッションの方式で近時の判例を取り上げた事例研究により広範な権利保護の方策を検討します。

第2部 欧米中を中心とした世界各国の差異を踏まえたグローバルな意匠出願の手法 (15:15～16:45)

(講師： 松井弁理士)

経済のグローバル化に伴い、米国、欧州のほか、模倣品の排除のため、中国等への意匠出願が増加していますが、外国の意匠制度については情報が少なく、単純に日本出願を優先権主張で出願するといった程度のことしか知らされていない状況が広く見られます。本講義では、松井弁理士のこれまでの実務経験を踏まえ、各国ごとの図面作成の方法の差異、部分意匠制度の捉え方の差異、新規性喪失の例外規定の有無等といった制度面を踏まえた、コスト削減と強い意匠権取得のための多国意匠出願の戦略に関し解説をさせていただきます。

このまま FAX にてご返信ください

レクシア特許法律事務所 行き

FAX：06-6448-7766

＜レクシア特許法律事務所第4回セミナー 参加申込書＞

会社名		紹介者	《ご紹介を受けられた場合にのみご記入下さい》
住所	〒		
T E L		F A X	
参加者	[氏名] [部署名] [役職] [email アドレス (任意)]*次回よりメールにてセミナーのご案内をさせていただきます。	参加者	[氏名] [部署名] [役職] [email アドレス (任意)]*次回よりメールにてセミナーのご案内をさせていただきます。